

TOKYO INTERNATIONAL PACKAGING EXHIBITION 2010  
**2010東京国際包装展**  
**TOKYO PACK 2010** 出展特集

2010年 **10/5** 四 - **10/8** 金 10:00~17:00  
 会場 東京ビッグサイト 当社展示ブース ▶ **東1ホール1n-22**

4つのコーナーに分けて展示いたします。当社ブースへのご来場をお待ちしております。

**貼る**

シール・ラベル

**包む**

フィルム製品

**魅せる**

パッケージ製品

**飾る**

販促ツール

メインステージでは

ニュース形式で、ワンストップサービスの紹介をいたします。

**NEW 卓上式円筒容器対応ラベラー**

ビンやPET容器への表ラベル、裏表示ラベルの貼付けを半自動でおこなえるラベラーを展示いたします。

おもて・うら同時貼り

抽選会やアンケートで豪華商品をご用意しています。

### 今回の注目製品

**HC加工ラベル**

ホログラムコードを効果的に取り入れたデザインラベルを展示します。  
 様々な商品にキラキラ効果を取り入れた、実物サンプルをご覧ください。

スタンドPOPラベルにHC加工を取り入れれば、アイキャッチ効果もぐ〜んとアップ!

**簡易パッケージ**

会場では差し込みタイプ、バッグタイプなどの紙器パッケージを多数展示します。

組み立ててご確認ください

バッグタイプ      差し込みタイプ

**ぴったリング**

糊面と糊面どうしのみが貼り付きます

糊面と糊面どうしのみがひっつき、被着体を汚さない構造の帯型ラベル。封かん、売場の雰囲気作り、アイキャッチにいろいろと利用できます。会場で見えて、触れて、貼り付けてみてください。

好評の千社礼シール

中国ハイジヨン登場!

その他、要望、ご意見等ありましたら  
<http://www.osp.co.jp/confirm.html>  
 からお問い合わせ願います。

次号vol.197は携帯サイト付きラベルの特集をします。2010年10月12日発行  
 バックナンバーが必要な場合は、担当営業までご連絡下さい。